

平成13年5月18日

各 位

会社名 川崎製鉄株式会社
代表者名 取締役社長 江本寛治
(コード番号 5403 東証・大証第一部)
問い合わせ先 広報室長 中村弘一
(TEL. 03-3597-3161)

会社の分割によるLSI事業部の分社化のお知らせ

平成12年11月7日に発表いたしました「LSI事業部の分社化」につきまして、平成13年5月18日開催の当社取締役会において、当社は平成13年7月1日を期して、下記のとおり当社のLSI事業部を会社分割し、川崎マイクロエレクトロニクス株式会社(新設会社)に承継することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

当社LSI事業部は、1990年の設立以来、ASIC(特定用途IC)専業でのビジネス展開を目指し、技術基盤の確立とマーケット開拓を進めてまいりました。この結果、現在ではネットワーク・通信関連IC、デジタルカメラ向け画像処理IC、OA機器等向け画像処理ICなどを中心としたASICベンダーとしての地位を確立し、昨年度(2001年3月期)には黒字化を達成いたしました。

今回の分社化は、変化の激しい事業領域での意思決定スピードを確保しつつ、LSIビジネスの成長に資する体制構築を一層進めることにより、顧客満足度の高い世界トップグループのASICベンダーへの成長及び川鉄グループの連結ベースでの収益力向上を目的とするものです。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割計画書承認取締役会	平成13年5月18日
分割期日	平成13年7月1日(予定)
分割登記	平成13年7月2日(予定)

(2) 分割方式

①分割方式

当社を分割会社とし、川崎マイクロエレクトロニクス株式会社を新設会社とする分社型の新設分割(簡易な会社分割)です。

②当分割方式を採用した理由

新設会社の事業は、当社グループの LSI・情報通信事業の中心となる重要な事業でありますので、分社型の新設分割とし、新設会社は当社の完全子会社といたします。

(3) 株式の割当

新設会社が本分割に際して発行する株式 100,000 株(予定)の全部を当社に割り当てます。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 新設会社が承継する権利義務

当社 LSI 事業部の営業に係わる権利義務を承継します。

(6) 債務履行の見込み

本分割において当社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の見込みの問題はないと判断しております。

(7) 新設会社に新たに就任する役員

別紙の通り。

3. 分割当事会社の概要

項目	分割会社 (平成13年3月31日時点)	新設会社 (平成13年7月1日見込み)
(1)商号	川崎製鉄株式会社	川崎マイクロエレクトロニクス株式会社
(2)事業内容	鉄鋼事業、エンジニアリング事業、 化学事業、LSI事業等	ASICを中心とした半導体製造事業 [ASIC・ASSP(画像、ネットワーク、ストレージ、 モバイル、情報、OA、PC向け)、 マイクロコントローラ等の製造事業]
(3)設立年月日	昭和25年8月7日	平成13年7月1日(予定)
(4)本店所在地	神戸市中央区北本町通1丁目1番28号	千葉市美浜区中瀬1丁目3番地(予定)
(5)代表者	取締役社長 江本 寛治	取締役社長 平野 征(予定)
(6)資本金	239,644百万円	5,000百万円(予定)
(7)発行済株式総数 (額面金額)	3,191,956,286株 (50円)	100,000株(予定) (50,000円)
(8)株主資本	474,729百万円(※)	18,000百万円(予定)
(9)総資産	1,482,902百万円(※)	31,000百万円(予定)
(10)決算期	3月31日	3月31日
(11)従業員数	9,916人	480人程度
(12)主要取引先	川鉄商事(株)	(株)マケニカ、富士エレクトロニクス(株)、川鉄商事(株)
(13)大株主及び 持株比率	中央三井信託銀行(株) 4.78% (株)第一勧業銀行 4.61% 日本生命保険相互会社 4.26% (株)新生銀行 3.62% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 3.11%	川崎製鉄(株) 100%
(14)主要取引銀行	(株)第一勧業銀行 (株)さくら銀行 (株)東京三菱銀行	(株)第一勧業銀行
(15)当事会社の関係	資本関係:新設会社は分割会社の完全子会社となります。 人的関係:新設会社の従業員は全て分割会社からの転籍となります。 取引関係:恒常的な販売・仕入れ等の取引関係は想定しておりません。	

(注記) (※)については、平成12年9月30日時点の数値であります。

(16)直近3決算期間の業績

(単位:百万円)

決算期	川崎製鉄株式会社(分割会社)		
	11年3月期	12年3月期	12年9月中間期
売上高	836,240	765,924	375,918
営業利益	23,791	29,454	27,001
経常利益	6,857	16,943	21,545
当期純利益	△62,265	6,541	717
1株当たり当期純利益(円)	△19.14	2.01	0.22
1株当たり配当金(円)	1.50	1.50	0.00
1株当たり株主資本(円)	140.27	142.28	146.00

①特に単位がない場合は百万円。単位未満は切捨てております。

②平成12年9月中間期は実績値(半年ベース)

4. 分割する事業部門の概要

(1) LSI事業部の内容

「ASICを中心とした半導体製造事業」

ASIC・ASSP(画像、ネットワーク、ストレージ、モバイル、情報、OA、PC向け)、
マイクロコントローラ等の製造事業

(2) LSI事業部の平成12年9月中間期における経営成績

	LSI事業部(a)	当社12年9月中間期実績(b)	比率(a / b)
売上高	13,885 百万円	375,918 百万円	3.69 %
売上総利益	3,989 百万円	66,876 百万円	5.96 %
営業利益	860 百万円	27,001 百万円	3.19 %
経常利益	203 百万円	21,545 百万円	0.94 %

(金額は単位未満切捨て)

(3) 譲渡資産、負債の項目及び金額(平成12年9月30日現在)

項 目	帳 簿 価 額	項 目	帳 簿 価 額
流動資産	14,620 百万円	流動負債	14,620 百万円
固定資産	20,137 百万円	固定負債	2,551 百万円
合 計	34,757 百万円	合 計	17,172 百万円

(金額は単位未満切捨て)

5. 分割後の当社の状況

- (1) 商号 川崎製鉄株式会社(変更なし)
- (2) 事業内容 鉄鋼事業、エンジニアリング事業、化学事業等
- (3) 本店所在地 神戸市中央区(変更なし)
- (4) 代表者 取締役社長 数土文夫(平成13年6月28日就任予定)
- (5) 資本金 239,644百万円(平成13年3月31日現在の資本金から変更なし)
- (6) 総資産 分割による減少見込み額 13,000百万円程度(平成13年7月1日見込み)
- (7) 決算期 3月31日(変更なし)
- (8) 業績に与える影響 連結業績に与える影響はありません。
なお、単独業績に与える影響については平成12年度決算発表時に公表する予定です。

以上

(別紙)

【新会社の経営体制について】

1. 取締役および監査役

代表取締役	平野 征	(現 川崎製鉄(株)常務取締役、LSI事業部長)
取締役	小川 正勝	(現 川崎製鉄(株)専門主監)
取締役(非常勤)	江本 寛治	(現 川崎製鉄(株)取締役社長)
取締役(非常勤)	宮崎 徹夫	(現 川崎製鉄(株)常務取締役)
取締役(非常勤)	加門 洋一	(現 川崎製鉄(株)理事、関連事業部長)
監査役	右川 憲治	(現 川崎製鉄(株)監査役室長)
監査役(非常勤)	真下 秀男	(現 川崎製鉄(株)監査役)
監査役(非常勤)	若林 公平	(現 川崎製鉄(株)理事、財務部長)

2. 執行役員

社長兼CEO	平野 征	(現 川崎製鉄(株)常務取締役、LSI事業部長)
CTO	小川 正勝	(現 川崎製鉄(株)専門主監)
執行役員	細見 忠夫	(現 川崎製鉄(株)理事、LSI事業部営業部長兼ハレーションセンター長)
執行役員	山内 由紀夫	(現 川崎製鉄(株)部長、LSI事業部商品開発部長兼設計部長)
執行役員	拜田 治	(現 川崎製鉄(株)理事、LSI事業部宇都宮工場長)
執行役員	児玉 正範	(現 KLSI-U. S. A. 社社長)

以 上